

UltraPort™ SFP+

Amphenol ICC's UltraPort™ SFP+ interconnect system is comprised of a 20-position hot swappable I/O connector enclosed in a metal cage mounted to a host PCB. It supports 28Gb/s applications with a backward compatibility for next generation Ethernet and Fibre Channel applications. UltraPort™ SFP+ connector shares the same unique mating interface and EMI cage dimensions as the SFP+ form factor. The cages are built for use with several board thicknesses and assembly processes to accommodate server and switch applications for cost optimized solutions. The connector accepts multiple transceivers per INF-8081 and combines, transmits, and receives functions in a low cost, compact and flexible format. Stacked versions (2XN) consist of a 2-row cage with integrated connectors. We offer a wide variety of cage configurations, which have a two-piece construction with enhanced transceiver mating tabs available in press-fit or solder tail versions.



TARGET MARKETS



TECHNICAL INFORMATION

MATERIAL

- Housing: Black color, Glass reinforced, Lead Free Solder Reflow Process Compatible Thermo Plastic
- Contacts Base Material: Phosphor Bronze
- Plating Solder Tails: Matte tin or gold flash options
- Plating Mating Area: Gold
- Resonance Dampening Feature: Conductive Polymer

MECHANICAL PERFORMANCE

- Durability: 250 mating cycles
- Mating Force: 40 N max.
- Contact Normal Force: 0.3 N min./PIN
- PCB Thickness Single Side Mount (Cage): 1.57 mm (0.062 in.)
- PCB Thickness Belly to Belly (Cage): 3.00 mm (0.118 in.)
- Unmating Force (Cage): 12.5 N max.
- Insertion Force to PCB (Cage):
 - 1000 N for 2 port
 - 2100 N for 4 port
 - 3000 N for 6 port

ELECTRICAL PERFORMANCE

- Operating Voltage: 30 VDC per contact
- Operating Current: 0.5 A per contact
- Differential Impedance: 100Ω +/- 10Ω

ENVIRONMENTAL

- Operating and (Storage) Temperature: -55° to +85°C
- RoHS & Halogen-Free

TOOLING INFORMATION

- Configurations:
 - 1xN (N =1,2,3,4,5,6)
 - 2xN (N = 1,2,4,5,6,8)

TARGET MARKETS/APPLICATIONS



Cellular Infrastructure
Telecommunications Hardware



Servers
Storage



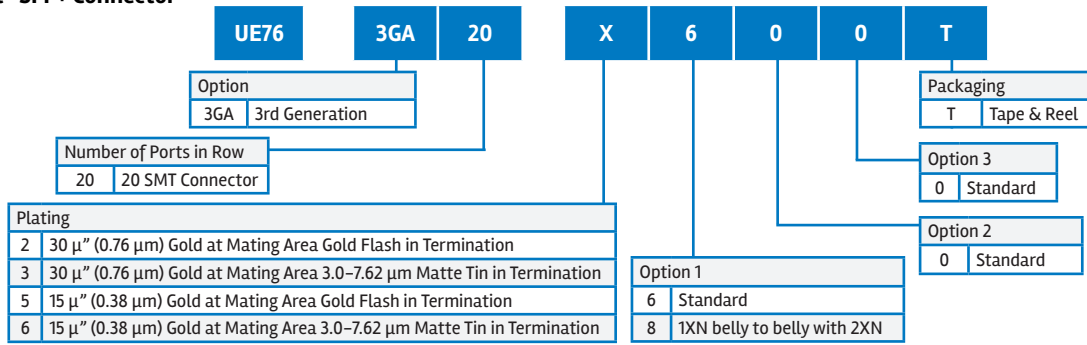
Test and Measurement Equipment



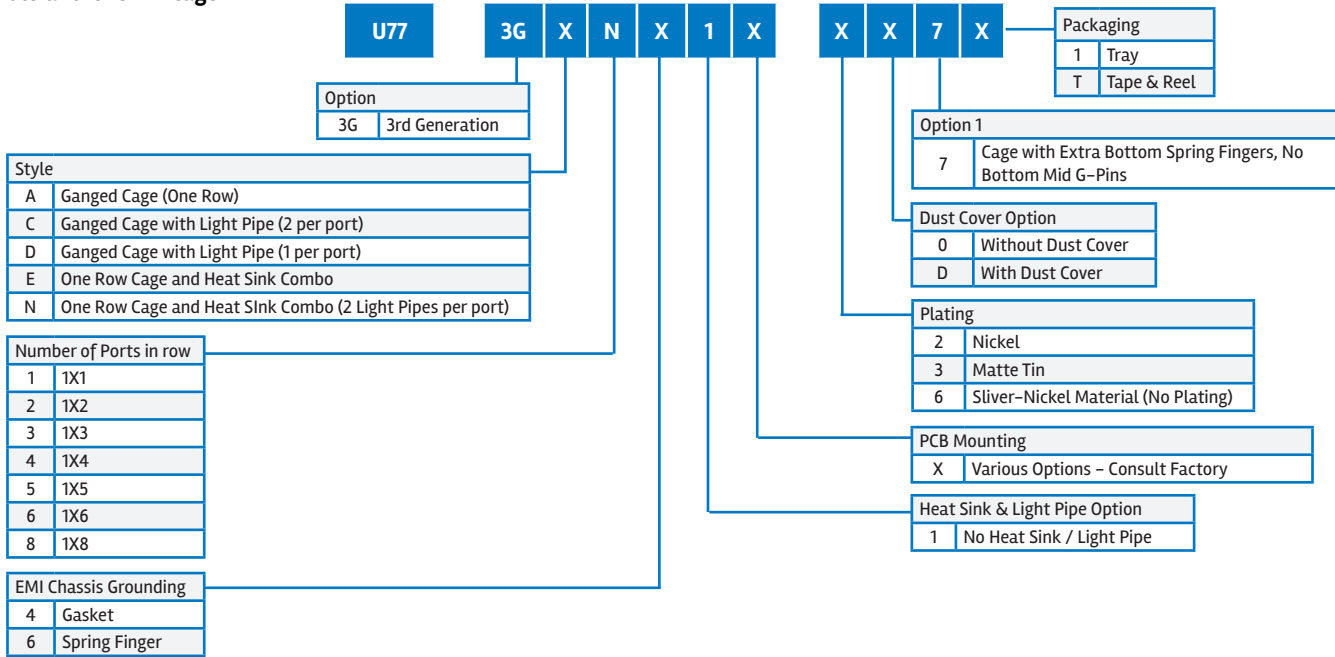
Medical Diagnostic Equipment

UltraPort™ SFP+

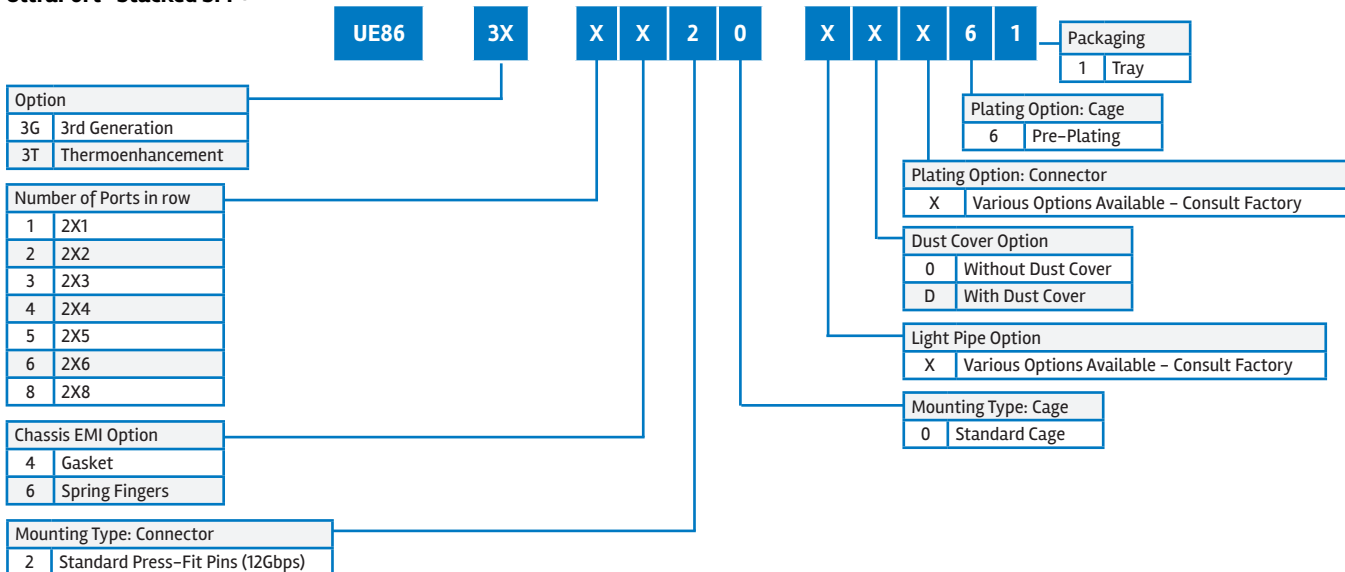
UltraPort™ SFP+ Connector



UltraPort™ SFP+ Cage



UltraPort™ Stacked SFP+



HSI0ULTRAPORTSFP018EA4

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9